PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-023293

(43) Date of publication of application: 27.01.1992

(51)int.Cl.

G11C 11/14

(21)Application number : 02-126796

(71)Applicant:

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

18.05.1990

(72)Inventor:

TSUDAI AKIHIKO

TOKAI YOICHI SAKAI ISAO

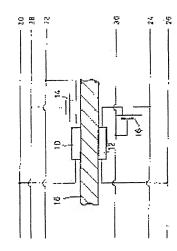
SAHASHI MASASHI

(54) MAGNETIC MEMORY CELL AND MAGNETIC THIN FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To perform fast write and erasure and fast access of data by providing a heating circuit to heat magnetic thin film locally, and a readout circuit consisting of a magneto-resistant element whose resistance value is varied by the readout circuit and the magnitude of an applied magnetic field and a transfer gate.

CONSTITUTION: The magnetic thin film 18 is magnetized uniformly in a direction perpendicular to a film plane in an initial state. When the data is written, a signal is inputted to a lead wire 28, and a switching transistor 14 is energized. Thereby, a temperature at a part of the magnetic thin film 18 coming in contact with an exoergic element is increased by receiving heat from the element, and the coercive force and magnetic anisotropy of the heated part of the magnetic thin film are decreased, and the reversal of magnetization at the part occurs by the function of a demagnetizing field from neighboring magnetic thin film. Also, the erasure of the data is performed similarly, however, a write mode or an erasure mode can be selected by controlling heat input and heat input time. Also, the readout of written data is performed by energizing a transfer gate 16 and reading a resistance value between the lead wires 24 and 26.



② 公開特許公報(A) 平4-23293

⑤Int.Cl.⁵

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成4年(1992)1月27日

G 11 C 11/14

Z 7131-5L

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全13頁)

磁気メモリセル及び磁性薄膜 69発明の名称

> 頭 平2-126796 ②符

願 平2(1990)5月18日 22出

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 昭彦 津田井 @発 明 者 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 陽一 70発 明 老 東海 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 @発 明 勲 者 酒 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 政 司 72発 明 者 佐 橋

研究所内

株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 勿出 顯 人

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

ᅋ

1. 発明の名称

磁気メモリセル及び磁性薄膜

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 磁化容易軸が膜面垂直方向成分を有する磁性 薄膜と、

前記磁性薄膜を局所的に加熱するための加熱回

前記磁性薄膜から情報を読み出す読み出し回路 であって、

前記磁性薄膜と磁気的に結合できる程度に近 接して配置され少くとも印加避界の大きさによっ て抵抗値が変化する磁気抵抗素子と、

前記磁気抵抗素子と直列に接続されたトラン スファーゲートとから成る読み出し回路とを有す ることを特徴とする磁気メモリセル。

(2) 磁化容易軸が膜面垂直方向成分を有する磁性 薄膜と、

前記磁性薄膜に局所磁場を印加して前記磁性薄 膜の情報を変化させるための磁場発生回路と、

前記磁性薄膜から情報を読み出す読み出し回路 であって、

前記磁性薄膜と磁気的に結合できる程度に近 接して配置されたホール紫子と、

前記ホール素子と直列に接続されトランスフ ァーゲートから成る読み出し回路とを有すること を特徴とする磁気メモリセル。

(3) 2つの磁性体が絶縁体層を介してトンネル接 合されているメモリ素子と、

前記トンネル接合業子と直列に接続されたトラ ンスファーゲートと、

前記磁性体の少くとも1つに磁気的に結合でき る程度に近接して配置された磁場発生回路とを有 することを特徴とする磁気メモリセル。

(4) 原子分率で 6~15% の M (M は T i, 2 r, 又はHfの一種以上)を有し、残部が実質的に Fe, Co又はNiの一種以上からなり、磁化容 易軸が膜面垂直方向成分を有することを特徴とす る硬質磁性薄膜。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は磁気メモリセル及び硬質磁性薄膜に関する。

(従来の技術)

従来、外部記憶装置は磁気ディスク装置がその主流を占めており、磁気テープ装置、フロッピーディスク装置なども用いられる。近年では光磁気メモリやICメモリも使用されようとしている。

特に歴気メモリ系の記憶装置はメモリ系の記憶装置はメモリ系の記憶装ができた。なるなどのなるとのできたののできたが、可能は情報ののようなとなができたが、であるのでもはなが、できるのに回転機を用いて格段では、からないではないでは、ないのではは、ないのではは、ないののではは、ないののではは、ないののではは、ないののでも問題をはいいる。

一方、DRAM等の半導体メモリについては、

前記磁性薄膜を局所的に加熱するための加熱回路と、

前記磁性薄膜から情報を読み出す読み出し回路であって、

前記磁性薄膜と磁気的に結合できる程度に近接して配置され少くとも印加磁界の大きさによって抵抗値が変化する磁気抵抗素子と、

前記磁気抵抗素子と直列に接続されたトランスファーゲートとから成る読み出し回路とを有することを特徴とする。

本発明による第1の磁気メモリセルは、その構成からも明らかなように、データの書き込み、消去読み出しが全て電気信号によりなされるため、 従来の磁気メモリに比べて非常に高速に行われる。

前記局所加熱回路は、データの書き込み、消去に用いられるが、外部磁場を印加することにより高いマージンが得られ、エラーの低減を図ことができる。データの書き込み、消去は外部磁場を変化させて行ういわゆる磁界変調方式又は熱入力を変化させて行ういわゆるパワー変調方式のいずれ

電源を切るとデータが失われてしまうなど不揮発 性によるデータの長期保存ができず、またメモリ 容量も磁気メモリと比べてかなり小さい。

更に、現在光磁気メモリの開発が活発に進められていて、オーバーライト機能の実用化に向けた 研究が精力的に行われている。 しかしながら、この光磁気メモリに用いられている記録媒体は希土 類元素と遷移金属のアモルファス薄膜であり、 希 土類元素の存在のため耐食性について問題がある。

(発明が解決しようとする課題) -

本発明は上記詰問題を解決するためになされたものであり、データの高速書き込み、消去・タの高速では長期のデータ保存もできるようにした固体磁気メモリセルを提供するとともに、耐食性に優れた硬質磁性薄膜を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本願発明の第1の磁気メモリセルは、磁化容 易铀が膜面垂直方向成分を有する磁性薄膜と、

の方式を採用してもよい。 熱入力を変化させてデータの書き込み、消去を行う場合には外部磁場は一定磁場で差支えなく、永久磁石を用いることができる。なお、外部磁場を印加しなくてもよい。

また、磁性薄膜より成る記録媒体に交換結合多層膜、静磁結合多層膜など補助層を設けることにより、高いマージンでデータの書き込み、消去を行うことができる。

 データの書き込み、消去については、局所加熱 回路に加えてレーザーピーム又は磁気へッドを用いることができる。また逆に、読み出しの場合、 レーザーピーム反射によるカー回転角の検知、又は磁気ヘッドによるデータの読み出しも可能である。

本願発明の第2の磁気メモリセルは、磁化容易

軸が膜面垂直方向成分を有する磁性薄膜と、

前記壁性薄膜に局所壁場を印加して前記壁性薄膜の情報を変化させるための磋場発生回路と、

前記磁性薄膜から情報を読み出す読み出し回路 であって、

前記磁性薄膜と磁気的に結合できる程度に近接して配置されたホール業子と、

前記ホール素子と直列に接続されトランスファーゲートから成る読み出し回路とを有することを特徴とする。

本発明の第2のメモリセルにおって、本 込みない で も も き さ か は は が は な さ た な ま ま な に に で き を の 発 出 し が 接 域 的 な さ た で 非 ま は に に で き な で ま な に に で が な な で ま な の の 発 生 に な の の 発 生 回 路 に よ り で か れ る 。 な み な に は ず れ れ る 。 な み な に は ず れ れ な の な 発 生 回 路 に よ り で か れ よ り 強 発 生 回 路 に よ よ り で れ な ら 強 場 を 発生 さ せ を 形 成 と する こ と が で き る 。 こ の 場 合

成することにより大きな磁場を得ることができる。また、導線として超電導体を用いることによりさらに高い磁場の生成が可能となる。 磁場発生回路の構成としてはこのほか、磁性体に印加された電界に比例した磁化が現れる電気磁気効果を利用したもの、圧電器子と組み合わせ、磁性体に働いたものも表えられる。

記録層を構成する磁性薄膜をホール素子と磁気では結合した個々のマイクロ磁音である。この場合、マイクロ磁音であるがイアス磁石として働き、その磁性をであるに対するため、信号検出感度を改善することができるのマイクロ磁石は、そのアスペクすることが可能である。

また、データの読み出し回路を構成するホール 紫子にかえて軟磁性体をコアとするインダクタン ス紫子を用いることができる。ホール紫子は直流 本願発明の第3の避気メモリセルは、2つの避 性体が絶縁体層を介してトンネル接合されている メモリ素子と、

前記トンネル接合案子と直列に接続されたトランスファーゲートと、

前記磁性体の少くとも1つに磁気的に結合できる程度に近接して配置された磁場発生回路とを有することを特徴とする。

第3の発明の磁気メモリセルにおいても、本願 発明の第1及び第2のメモリセルと同様、データ の書き込み、消去及び読み出しに機械的な動作が 不要で、全て電気信号によりなされるため、非常 に高速である。

データの読出し回路に用いられているトンネル 接合素子は、2つの磁性体を絶録体薄膜を介して 接合することにより得られる。磁性体は記録媒体 としての役割を果たすため、データの安定保持の ためマイクロ磁石であることが望ましい。

本願発明の第4は、原子分率で6~15%のM (MはTi, Zr, 又はHfの一種以上)を有し、 長部が実質的にFe、Co又はNiの一種以上からなり、磁化容易軸が膜面垂直方向成分を有する
ことを特徴とする硬質磁性薄膜である。

上記要質磁性薄膜を構成する元素の割合。 を構成する元素の割合。 に理由は、Mを3原子%未満にするると場合。 にでを招き、記録媒体として用するる場合。 なにしデータの保持が困難となるの低下がはしたの低である。 なり、では気持性劣化を招戻の低である。 なり、低気特性劣化を招けである。 なり、低気にである。 なり、低量の低いのである。 なり、低量の低いのである。 なり、低量の低いのである。 なり、低量の低いのである。 なり、低量の低いのである。 なり、低量のである。 なり、にして用いる場合を なり、にして明めに なり、ことが望ましい。

なお、保磁力を向上させる観点から、 Mの一部をNb. Mo, Ta, W、あるいはSm, Er等の希土類元素で、またT(Fe, Co又はNiの一種以上)の一部をV、Cr, Mn, Cu, Zn, Al, Ca, C, B, Si, P, Ge, In. Sn, Sb, Pb, Bi, Pd, Ag, Pt, Auで置換してもよい。これら元素の置換量は数原子%以下とすることが望ましい。

世性薄膜は蒸者、スパッタ等の一般的に薄膜 製造方法により作成することができる。また、 MBE等の方法により人工格子多層膜とすること ができる。保磁力改善のためには、成膜後400 ~1000℃で0.1~10時間のアニールを行 うことが望ましい。

(作用)

以上詳述した如く、本発明によれば、データの書き込み、流み出しが機械的な動作をすることなく全て電気信号によりなされるため、データの高速な書き込み、消去及び読み出しができ、更に、磁性体の性質を利用して、長期のデータ保存が可能な固体磁気メモリセル及び耐食性に優れた硬質磁性薄膜が提供できる。

(実施例)

以下図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。

第1図は、本発明の第1実施例に係るメモリセルの構成概念図であり、本発明の第1の発明に属する。10は発熱業子であり、12は磁気抵抗素

子である。14は発熱素子に通電、遮電するためのトランジスタであり、16はトランスファーゲートである。また、18は磁性薄膜であり、磁気抵抗素子12と磁気的に、発熱素子10とは熱的に結合している。

リード線20.22により発熱素子に通電電池に リード線24.26により発気抵抗業子に通電電池 れる。リード線28.30は、それぞれスイッチ ングトランジスタ14.16の信号線である。リード線20.22のうちの1本、リード線24. 26のうちの1本はアース線として共用可能であり、他の2本も同一の電圧とすることによっ、 田可能である。

世性薄膜18は、初期状態として腹面に重直方向に一様に磁化されている。第1図に示すメモリセルにはバイナリーデータ0、1が記録される。データを音き込む場合リード線28に信号を入力し、スイッチングトランジスタ14を通電状態にする。これにより発熱素子から熱を受け、発熱素子と接する磁性薄膜18の部分の温度が上昇し、

加熱された磁性薄膜の部分の保磁力、磁気異方性 が低下して、隣接する磁性薄膜からの反磁場の働 きにより当該部分の磁化反転が起こる。また、デ ータの消去も同様にして行われるが、熱入力、熱 入力時間を制御することにより、昔き込みモード、 消去モードを選択する。熱入力は発熱素子への電 流を制御することにより、また熱入力時間は発熱 素子への電流パルスのパルス巾を制御することに より行われる。書き込みモード及び消去モードの 制御の方式は、磁性薄膜の種類等条件によって異 なるが、希土類-選移金属磁性薄膜においては、 長パルス熱人力により書き込みが、短パルス熱入 力により消去が可能である。上記方法は所謂パワ - 変調方式であるが、熱入力及び熱入力時間を一 定にして、書き込み時と消去時との外部印加磁界 を変えて両モードを制御する磁界変調方式を採用 してもよいし、また両方式を併用することも可能 である。また、一定の強度のバイアス磁場を印加 することにより、書き込み、消去の高いマージン が得られる。

書き込まれ、それに対応して世性薄膜18に反転 世区が形成されていれば、一夕が消去され、反転 で生じてなければ低場がひとな気が抗なる。これで で生じた 世場の大小によりデータの知が でよなができる。反転をといい場合を がなる。ない場合を がないできる。 できる。 できる。

なお、本実施例の構成によれば発熱素子10による発熱を利用してデータの書き込み、消去を行っているが、必要に応じて遮熱機構、放熱機構を設けることが望ましい。また、出力信号を増幅することにより、高感度な出力が得られる。

なお、第1図のメモリセルを集積化するには、第2図のように、磁性薄膜18の両面にシリコン層32、34を蒸着し、このシリコン層32内にトランスファーゲート16を形成し、シリコン層・34内にトランジスタ14を形成する。そして、上下のシリコン層32、34にマトリックス状に

なお、磁性薄膜18は、各メモリセルに対して 共通に形成される方が望ましい。データの書込み、 消去時に、隣接するメモリセルからの反磁場を利 用する必要があるからである。

また、 書き込まれている データを読み出す場合には、 トランスファーゲート 1 6 を導通状態にし、リード線 2 4 及び 2 6 の間の抵抗値又は当該リード線に流れる電流値を読みとればよい。 データが

開口36を形成して、シリコン層32の開口36 内に発熱器子10を、シリコン層36の開口内に 磁気抵抗器子12を形成する。更に、各案子より 端子を取り出し、配線を形成すると、本実施例の 集積化された磁気メモリが形成される。

世性薄膜18の厚みは約100Å~1000Åであり、1個のメモリ素子の寸法は約1μm以下である。更に、隣接するメモリ素子からの反磁場を、情報の書き込み及び消去に使用できるようにするために、互いに隣接するメモリ素子間の寸法を規定する必要がある。

なお、磁気抵抗素子12を発熱素子10上に形成して、トランスファゲート16とトランジスタ14とを半導体陥34内に形成してもよい。この場合には、半導体陥32は不要である。

第3図は、本発明の第2実施例に係るメモリセルの構成機念図であり、本発明の第1の発明に属する。38はレーザであり、12は避気抵抗器子である。16は磁気抵抗器子と直列に結合されたトランスファーゲートであり、18は磁気抵抗器

子12と磁気的に結合した磁性薄膜である。リー ド級24、26により磁気抵抗素子に通電する。 また、リード線30はトランスファーゲート16 の信号線である。

本実施例に係る磁気メモリセルと第1実施例に 係る磁気メモリセルは、データの書き込み、消去 の方式が異なっている。磁性薄膜18は初期状態 として膜面に垂直方向に一様に磁化されている。 第3図に示すメモリセルには、バイナリーテータ 0 、 1 が記録される。データを書き込む場合、レ ーザー38により磁性薄膜18を局所的に加熱す る。これにより磁性薄膜18の温度が局所的に上 昇し、加熱部の保磁力、磁気異方性が低下して、 隣接するメモリセルからの反磁場の働きにより、 当該加熱部の磁化反転が起こる。また、データの 消去も同様にして行われるが、レーザーパワー、 レーザー照射時間を制御することにより、書き込 みモード、消去モードを選択することができる。 レーザーパワー、レーザー照射時間はレーザー駅 動系により制御することができる。また、書き込 み用レーザー、消去用レーザーを別に準確しても よい。昔き込みモード、消去モード制御の方式は、 磁性薄膜18の種類等の所与の条件によって異な るが、希土類-遷移金属磁性薄膜においては、長 パルス熱入力により告き込みが、短パルス熱入力 により消去が可能である。上記方法はいわゆるパ ワー変調方式であるが、一定強度のレーザービー ムを照射し、外部磁界を変化させて書き込み及び 消去を行う磁界変調方式を採用してもよいし、ま た両方式を併用することも可能である。また、一 定のバイアス強場を印加することにより書き込み、 消去の高いマージンが得られる。

さらに磁性薄膜18を交換結合多層膜、静磁結 合多層膜とすることによっても、高いマージンで データの書き込み、消去が可能となる。

なお、データの読出しについては第1実施例と 同様の方法により行うことができる。

第4図は、本願発明の第3実施例に係るメモリ セルの構成概念図であり、これは本発明の第1の 発明に属する。10は発熱紫子であり、40はホ

用スイッチングトランジスタ、ホール素子用スイ ッチングトランジスタである。また、18は磁性 薄膜であり、ホール素子40と磁気的に、発熱素 子10とは熱的に結合している。リード線20、 22は発熱素子用電源線であり、リード線24, 26はホールボ子用電源線である。リード線28, 30は、それぞれスイッチングトランジスタ14, 16の信号線である。リード線20、22のうち の1本と、リード線24,26のうちの1本はア - ス線として共用可能であり、他の2本も同一の 電圧とすることによって共用可能である。また、 リード線42、44は記録情報信号線である。

本実施例におけるデータの書き込み、消去方法 は第1実施例と同様である。

書き込まれているデータを読み出す場合には、 トランスファーゲート16を導通状態にし、ホー ル素子40の出力電圧をリード線42、44によ り読み取ればよい。データが告き込まれそれに対 応して磁性薄膜18に反転磁区が形成されていれ

ール案子である。14、16はそれぞれ発熱紫子 ・ は反転磁区よって磁場が生じており、テータが消 去され反転避区が存在しなければ礁場がりとなる ので、これに対応してホール素子40の出力が異 なる。その出力の大小によりデータの内容を知る ことができる。反転磁区が存在する場合をバイナ リーデータの1、存在しない場合を0に対応させ ることができる。その逆でもよい。なお、出力信 号を増幅することにより高感度な出力が得られる。

> また、発熱紫子10による磁性薄膜18の加熱 に加えて、第2実施例と同様に、レーザー38に より磁性薄膜18を加熱し、反転磁区の形成、消 去を行うことができる。その構成概念図を第5図 に示す。

第6図は、本願発明の第4実施例に係るメモリ セルの構成概念図であり、これは本発明の第1の 発明に属する。10は発熱素子であり、46は軟 磁性体48をコアとするインダクタである。14. 16はそれぞれ、発熱索子10、インダクタ46 に直列に結合されたスイッチングトランジスタで ある。また、18は磁性薄膜であり、発熱素子

1 0 と熱的に、インダクタ 4 6 とは磁気的に結合している。リード線 2 0 、 2 2 は発熱業子用電源線であり、リード線 2 4 、 2 6 はインダクタ用交流電源線である。リード線 2 8 、 3 0 はスイッチングトランジスタ用信号線である。

本実 施 例 に おける データの 書き込み、 消 去 方 法 は 第 1 実 施 例 と 同 様 で ある。

内容を知ることができる。

第10図はインダクタ46の構成例を示したものである。軟性性体48と、ハーフターンの専体52とを第10図のように配置することにより、簡便にマイクロインダクタを形成することができる。

また、第11図に示すように、書き込み、消去

手段として、発熱素子に代えてレーザーを用いる ことができる。

世性薄膜 1 8 は初期状態として膜面に垂直方向に一様に進化されている。第 1 2 図に示すメモリセルにはバイナリーデータ 0 、 1 が記録される。

更に、局所磁場発生紫子 5 4 を含む系統に超電 導線を用いることにより、大きな磁場の発生が可 能となる。例えば、第13図のような1ターンコイルを形成した場合、a>>Z、a=1μm、
1=300mAとすると、生成される磁場は
1.5k0eになる。コイルのターン数を増すことにより、さらに大きな磁場の発生も可能である。例えば、コイル断面積を0.1μm²とした場合、1=300mAで電流密度は3×10°A/cdとなるが、例えば、NbCNの超越導体の臨界電流密度は10°°A/cdが得られるので、前記磁場の発生は十分可能である。また、コイルのターン数、磁性薄膜の磁気特性の最適化により、必ずしも超電導線を用いる必要はない。

第14図は、本類発明の第6実施例に係るメモリセルの構成概念図であり、本発明の第2の発明に属する。54は局所磁場発熱業子であり、46は軟磁性体48をコアとするインダクタである。14、16はそれぞれ、局所磁場発生業子54、インダクタ46に直列に接続されたスイッチングトランジスタである。18は磁性薄膜であり、局所磁場発生素子54及びインダクタ46と磁気的

62間の磁気分極の相対関係に依存してて、異なるフッグクタンスを持つ。即ち、健性体60のののではないではないが、というではないが、とがの状態密度をDii(kp)に破け、のフェルを密度をDii(kp)に破け、のフェルを密度をDii(kp)とがのではないが、ないでのではないが、ないでのではないであるないではないではないである。これではないのではない。

となる。

に結合している。リード線20、22は局所磁場発生素子用電源線であり、リード線24、26はインダクタ用信号線である。リード線28、30はスイッチングトランジスタ用信号線である。

本実施例におけるデータの書き込み、消去方法は第5実施例と同様に、また、データの読み出しは第4実施例と同様に行うことができる。

・ 総級層64を介して磁性体60,62がトンネル結合したトンネル結合素子72は、磁性体60,

G ... - G

 ∞ (D₁₁ (k_F) - D₁₁ (k_F))

 \times (D₂; (k_F) - D₂; (k_F))

であるため、フェルミ面近傍でアップ・スピン・バンドとダウン・スピン・バンドの状態密度差が大きい程、大きなコンダクタンスの変化が得られる。

次に、書き込まれたデータを読み出す場合、スイッチングトランジスタ68を導通状態にし、トンネル結合業子72に通電する。この磁性体60.62の砥化が平行状態か反平行状態かによって書ングクタンスが異なるため、その違いによって書き込まれているデータの内容を知ることができる。

得ることができるので、集積化に適する。また、この磁性薄膜は、希土類元素のような酸化され易い元素を含んでいないので、耐蚀性に優れ、従って製造し易くかつ長期に使用できるメリットを有している。

次に、他の磁性薄膜の実施例を説明する。

上記第1実施例と同様の方法で表1に示す組成の磁性薄膜を作製した。得られる薄膜の磁化容易軸は全て膜面と垂直方向であった。膜面と垂直方向の避気特性を表1に示す。

表 1

組成 (原子比)	σ (10k0e)emu/g	1	Н с	(k0e)
Hf16C078B 3 S14	6 0		6.	0
Zr16Ti4 C076B 4	5 0		4.	1
Zr16Hf4 C077B 3	5 0		3.	9
III 18 C 0 7 3 Fe 5 B 4	6 0		3.	1
Zr20C075Fe5	6 0		3.	4
Zr20C025N15	5 0		3.	0

次に、上記磁気メモリに使用される磁性薄膜の 第1の実施例を説明する。

原子分半で22%の2r、 残部が実質的に Cο からなる合金ターゲットを用いて、 RFスパッタ 装置により石英基盤上に1μmの膜厚の薄膜を作成した。

この時スパッタ条件は、

R F 入力 600 W
A r ガス圧 5 × 10⁻³ t o r r
甚盤温度 150 ℃
デポジットレート 0.5 μ m / h
であった。

得られた磁性薄膜を真空中 7 0 0 ℃、 1 0 分間の熱処理を行い、高感度 V S M により、膜面と垂直方向及び水平方向の磁化退程を製べた。 この結果、得られた薄膜は膜面と垂直方向に容易磁化触を持ち、σ (1 0 k 0 e) = 5 0 e m u / g、,H c = 4.8 k 0 e の磁性特性を有していた。

このように、大きな保持力を有する磁性薄膜は、 メモリセルとして敬細化しても十分な磁気特性を

この健性薄膜においても大きな保持力を育するので、上記実施例と同様の効果がある。

[発明の効果]

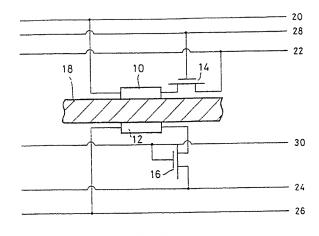
以上詳述した如く本発明によれば、データの高速な書き込み、消去及びアクセスが可能で、更に長期のデータ保存が可能な固体磁気メモリセルが促供でき、また、耐食性に侵れた硬質磁性薄膜が促供できる。

4. 図面の簡単な説明

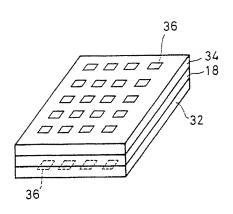
9 図は過程派防止用抵抗を付加したデーを対抗に関系は10回は第4 実施協協いではなくクタの構がいて、カーカーのののでは、カーカーののでは、カーカーののでは、カーカーのでは、カーの

1 0 … 発熱素子、 1 2 … 磁気抵抗素子、
1 4 … スイッチングトランジスタ、 1 6 …
トランスファーゲート、 1 8 … 磁性薄膜、
2 0, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 3 0 … リード線、
3 2, 3 4 … シリコン層、 3 6 … 開口。

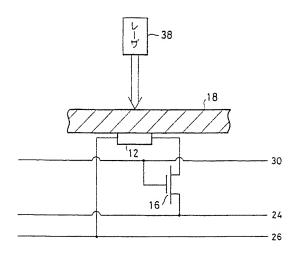
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦



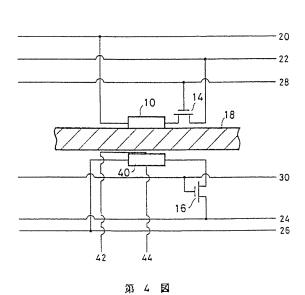
第 1 图

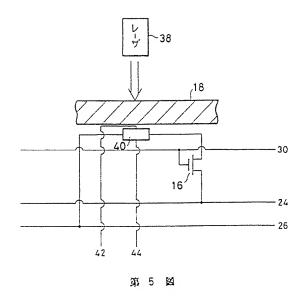


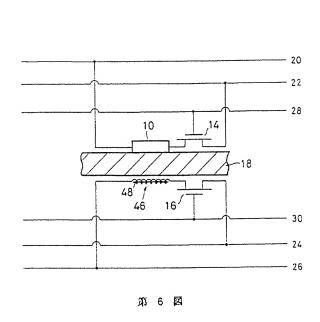
第 2 図

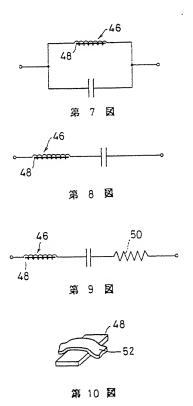


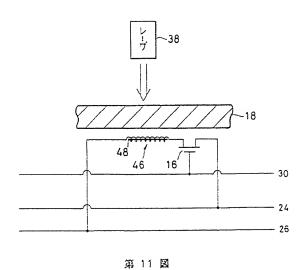
第 3 図

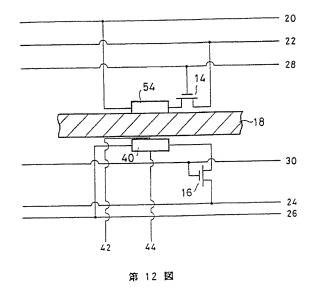


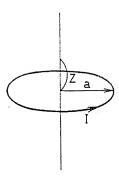




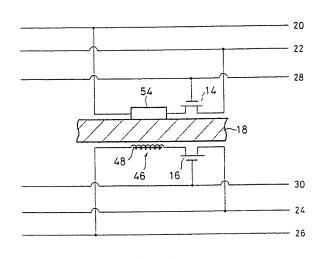




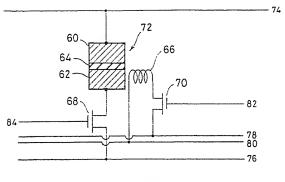




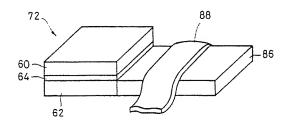




第 14 図



第 15 図



第 16 图